

桃園市政府教育局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：林展億

電話：03-3322101~7511

電子信箱：10013390@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市立楊梅國民中學

發文日期：中華民國108年11月8日

發文字號：桃教資字第1080100436號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函轉科技部「2019未來科技展」活動資訊一案，請查照。

說明：

- 一、依據教育部108年11月6日臺教資(二)字第1080160053A號函辦理。
- 二、為展現我國前瞻關鍵技術，搭建產學媒合平臺，科技部於108年12月5日至12月8日假臺北世界貿易中心展覽一館（臺北市信義區信義路5段5號）舉辦「2019未來科技展」，邀請學校團體組團參觀，體驗創新研發能量。
- 三、該展集結科技部所屬學界科研成果，匯集全國學研100單位參與，展出逾百件有關生技與新藥、醫材、AI及IOT應用、電子與光電、智慧機械與新穎材料等領域之前瞻技術，展現創新研發能量；並規劃有「太空科技」、「半導體射月」、「智慧農業生技」、「精準運動」4大技術特色專區，展現我國前瞻技術於產業應用上之傑出成果；並邀請美國、芬蘭、德國等國際重量級產業專家舉辦「AIoT決勝



關鍵時刻」、「細胞治療新顯學」、「量子加密」等引爆技術革命的趨勢論壇，促進國際合作與交流；本展亦跨部會共同參與，於文化部主辦之「文化科技」展區，呈現科技創新應用與文化跨域結合綜效。

四、本案相關訊息、團體參觀報名及公共服務課程報名，請詳見未來科技展官方網站：<http://www.futuretech.org.tw>。後續相關資訊亦同步於LINE推播，請以LINE 搜尋「@futex」加入未來科技展LINE好友。

正本：本市公私立各國中、本市各公立高中職、本市各私立高中職

副本：

